

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

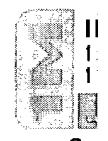
- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)

RELEASE 1.8

Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

**IEEE Enterprise**

- Access the IEEE Enterprise File Cabinet

**Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

**Tables of Contents**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

**Search**

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

**Member Services**

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

**IEEE Enterprise**

- [Access the IEEE Enterprise File Cabinet](#)

**Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links** **Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

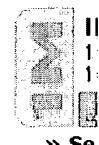
**IEEE Enterprise**

- Access the IEEE Enterprise File Cabinet

**Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

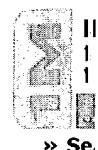
**IEEE Enterprise**

- Access the IEEE Enterprise File Cabinet

**Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

**IEEE Enterprise**

- Access the IEEE Enterprise File Cabinet

**Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office

&gt;&gt; Se...

[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

**IEEE Enterprise**

- Access the IEEE Enterprise File Cabinet

 **Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

**Tables of Contents**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

**Search**

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

**Member Services**

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

**IEEE Enterprise**

- [Access the IEEE Enterprise File Cabinet](#)

**Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**

» Se

**Welcome to IEEE Xplore®**

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

**Tables of Contents**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

**Search**

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

**Member Services**

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

**IEEE Enterprise**

- [Access the IEEE Enterprise File Cabinet](#)

**Print Format**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved